

证券代码：601609

证券简称：金田股份

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024 年年度业绩说明会会议记录

会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 15:00-16:00；

会议召开地点：价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）

会议召开方式：网络文字互动方式

公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生

公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生

公司财务负责人：王瑞女士

公司独立董事：谭锁奎先生

本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下：

1. 请问公司海外市场的布局进展情况，谢谢！

答：您好！公司秉持全球化视野，深入推进国际化战略。2024 年，公司在德国、泰国等地新设子公司。同时，通过新建泰国生产基地、拓展越南基地产线规模，扩大海外基地联动优势，更好地满足全球客户一站式铜材采购需求。公司“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”进展顺利；越南新能源汽车用电磁扁线项目、越南紫铜管件项目等已开始量产。2024 年，公司境外主营业务收入 121.61 亿元，同比增长 26.75%，占公司主营业务收入 10.76%。公司铜管、电磁线、铜带等铜材产品海外销量 16.99 万吨，同比增长 20.58%。境外业务的稳步增长，有利于加快推动公司在全球范围内的产品、客户升级。谢谢！

2. 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：您好！2024 年，公司保持战略定力，全力推进新建产能项目建设，积极开拓海内外市场，不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用，扎实有效地推进各项经营管理工作。2024 年，公司实现主营业务收入 1,129.90 亿元，同比增加 11.75%；实现归母净利润 4.62 亿元，同比下降 12.29%。2025 年一季度归母净利润 1.51 亿元，同比上升 38.55%。具体详见公司定期报告。谢谢！

3. 高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：您好！公司秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷，通过铜基新材料与稀土永磁材料的协同驱动，支持下游产业快速发展。公司将始终聚焦国际化战略目标，不断提升海外业务规模和国际品牌影响力；深化高端行业、新兴领域应用，持续扩大产品市场占有率和进口替代能力；抢抓绿色低碳发展契机，进一步加强再生铜领域的技术储备和业务合作，助力公司综合盈利水平的持续提升。谢谢！

4. 贵司今年分红政策是什么？中期有计划分红吗？

答：您好！公司 2024 年度利润分配比例为每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），同时，为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案，前述公司 2024 年度利润分配预案及授权事项尚需股东大会审议通过后方可实施，具体实施情况请关注公司后续相关公告。谢谢！

5. 高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：您好！铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分，也是国家战略性新兴产业材料产业的核心构成。目前，我国铜加工产业已形成全球最完备的产业链体系，高端产品国产化率不断提升，应用边界向新兴战略领域持续延伸，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。谢谢！

6. 公司在新兴市场领域的业务拓展情况如何？

答：您好！公司坚持“产品、客户双升级”的经营策略，重点聚焦新能源汽车、清洁能源、半导体芯片、人工智能等战略新兴产业，陆续成功开发高导电电弧、高导高韧、高耐磨高耐蚀、高纯无氧等一批具有自主知识产权的高端铜基先进材料，积极推进并完成石墨烯铜复合材料、陶瓷覆铜板等前沿技术储备，公司高端细分产品得到扩充，对下游前沿科技领域的覆盖面进一步扩大。2024 年，公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量增长至 20.59 万吨，保持逐年增长态势。公司将紧抓新兴前沿科技领域的材料与产品需求机遇，持续为科

技进步做贡献。谢谢！

7. 想了解下公司最新的电磁扁线建设进度和业务合作情况？

答：您好！公司新能源电磁扁线已形成 6 万吨的产能规模。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展电磁扁线项目的深度合作，目前共有 200 多项新能源电磁扁线开发项目，已量产 70 余个，实现多个 800V 高压平台电磁扁线项目的批量供货。公司低介电常数 PI 扁线产品为新能源汽车领域的“兆瓦闪充”技术应用提供材料支撑，已成为全球首家 1000V 驱动电机扁线量产供应商。同时，公司在越南基地建设电磁扁线产能，已于 2025 年第一季度实现量产，以更好满足海外市场需求。谢谢！

8. 公司在芯片算力方面有很广泛的产品应用，能具体说说吗？

答：您好！AI 产业发展极大提升对芯片算力的需求，铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进芯片互联、散热方面的核心材料，将加快促进铜基材料向高附加值转型。2024 年，公司高导精密铜排产品已进入高速铜缆适配元器件、IGBT 等领域的行业龙头供应链体系；高精密铜合金带材在芯片引线框架中实现规模化应用；高精密异型无氧铜排产品，依托高导热率、优良的焊接性能、加工性能，已成功在 3DVC 新型 AI 散热结构中规模量产，目前已与全球多家第一梯队散热模组企业建立战略合作，并应用于多款顶级 GPU 散热方案中；公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。此外，公司积极布局高速连接铜缆，开发新型高导电、低阻抗铜线，以满足下一代 800G 传输速率的连接线缆需求。谢谢！